

广东省科学技术厅

粤科函产字〔2026〕1241号

广东省科学技术厅关于开展“集成电路 前沿技术与产业化”科技成果对接活动的通知

各地级以上市科技（创）局，各有关单位：

为加强央地科技创新合作，持续推动中国科学院优质科技成果在粤转化，加强企业主导的产学研深度融合，我厅将常态化开展广东省与中国科学院科技成果对接活动。现拟于7月28日围绕“集成电路前沿技术与产业化”领域开展省院科技成果对接活动。有关事项通知如下：

一、活动目的

搭建产学研协同对接平台，推动中国科学院集成电路领域有关院所与广东集成电路相关企业之间的深度协作交流，推广中国科学院院属科研机构、广东省高水平创新研究院在车载芯片、显示驱动芯片、半导体设备、半导体材料及关键电子元器件、封装测试等领域的最新成果和关键技术，加快集成电路领域前沿技术攻关和成果转化。

二、活动内容

遴选来自中国科学院院属科研机构等团队围绕最新科研成果开展项目路演。邀请集成电路领域相关企业、行业协会和科技金融机构等单位代表参会对接。

三、组织单位

（一）指导单位

广东省科学技术厅、中国科学院广州分院

（二）主办单位

广东省生产力促进中心、惠州市科学技术局

（三）承办单位

惠州市产业科技与高新技术协会、深圳 TCL 十方垂直产业科技发展有限公司

（四）协办单位

惠州中科先进制造有限公司、惠州市绿色能源与新材料研究院、惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司、惠州市新一代工业互联网创新研究院、中山大学惠州研究院、华南技术转移中心惠州分中心

四、活动安排

时间：2026 年 7 月 28 日（星期二）下午

地点：惠州市惠城区环湖二路 8 号惠州天安数码城国际创新中心

参会人员：组织单位有关领导，中国科学院有关院所等科研机构专家，省内集成电路领域重点企业代表，行业协会、技术转移机

构、投融资机构代表。

活动议程：

序号	日期	时间	议程
1	7月28日下午	14:00-14:30	参会代表签到
2		14:30-14:40	领导致辞、会议背景介绍
3		14:40-16:30	项目路演
4		16:30-18:00	集成电路产业闭门座谈会（受邀企业和专家参加）
5		18:00	活动结束

五、报名须知

请于7月27日前扫描报名二维码（附件1）填写报名表；本次对接会不收取任何费用。

六、企业技术需求征集

请各地市科技局组织辖区内集成电路领域重点企业，研究提出技术需求，填写《企业技术需求征集表》（附件2），汇总发送至邮箱：skjt_zyyj@gd.gov.cn。邮件主题及文件名请标注为：

“地市+企业技术需求汇总表”，截止时间：2026年7月21日。现场将根据企业提出的技术需求，组织单位将与院所初步适配，邀请部分专家到现场路演对接。

七、联系人及联系方式

地市科技局及惠州市以外企业请联系广东省生产力促进中心，惠州市企业请联系惠州市科技局。

广东省生产力促进中心：邓涛强，020-37666343、
15012784253；吴冠南，020-87680488、13060859818

惠州市科学技术局：杨友宜，0752-2869300、13622799789

附件：1.报名二维码
2.企业技术需求征集表

省科技厅

2026年7月3日

公开方式：主动公开

附件 1

报名二维码

时间：2026 年 7 月 28 日（星期二）14:00-18:00

地点：惠州市惠城区环湖二路 8 号惠州天安数码城国际创新中心。



备注：请各相关企业于 7 月 27 日前扫描上方二维码报名参会